

FR04/1406



REÇU 13 SEP. 2004

OMPI PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 16 JUIN 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

REMISE DES PIÈCES DATE 13 JUIN 2003 LIEU 38 INPI GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT 0307158 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI PA1771FR DB 540 W / 210502	
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu) Nom Hecké Prénom Gérard Cabinet ou Société Cabinet Hecké (S.A.) N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel Adresse Rue World Trade Center - Europole 5, place Robert Schuman - BP 1537 Code postal et ville 38025 Grenoble Cedex Pays France N° de téléphone (facultatif) 04 76 84 95 45 N° de télécopie (facultatif) 04 76 84 95 48 Adresse électronique (facultatif) hecke@diaf.oleane.com		Jouvray Marie-Andrée	
7 INVENTEUR (S) Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
8 RAPPORT DE RECHERCHE Établissement immédiat ou établissement différé <input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé Paiement échelonné de la redevance (en deux versements) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS Le support électronique de données est joint <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Gérard Hecké CPI 95-1201 Marie-Andrée Jouvray CPI 01-0410		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI D.R. GR	

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

IN 540 @ WJ

REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

PAR L'INPI

Réservé à l'INPI

13 JUIN 2003

38 INPI GRENOBLE

0307158

13 JUIN 2003

Vos références pour ce dossier

(facultatif)

PA1771FR

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet Hecké
World Trade Center - Europole
5, place Robert Schuman
BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

Demande de certificat d'utilité

Demande divisionnaire

Demande de brevet initiale

ou demande de certificat d'utilité initiale

Transformation d'une demande de

brevet européen *Demande de brevet initiale*

☒

☐

☐

N°

N°

☐

N°

Date

Date

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement.

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale

☐ Personne physique

Nom

ou dénomination sociale

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Commissariat à l'Energie Atomique

Etablissement Public de Caractère scientifique, technique et industriel

31- 33 rue de la Fédération

75752 Paris

française

N° de télécopie (facultatif)

Domicile

ou

siège

Rue

Code postal et ville

Pays

Nationalité

N° de téléphone (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur cocher la case

Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement.

5 Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement comportant un substrat sur lequel est disposée une couche résistive, ladite couche résistive étant recouverte par
10 une couche active capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes et une contre-électrode.

15 État de la technique

L'enregistrement de données, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine des multimédias, doit répondre à un besoin croissant de capacité et donc à une augmentation de la densité de stockage. Récemment, de
20 très grandes capacités de stockage, de l'ordre du Térabit/cm², ont été obtenues en mettant en œuvre des micro-pointes du type de celles utilisées dans le domaine de la microscopie à effet de pointe telles que les microscopies AFM (« Atomic Force Microscope), STM (« Scanning Tunneling Microscope »)... Ainsi, l'article « Nanometer-scale recording on chalcogenide films with an atomic
25 force microscope » de H. Kado et al. (Appl. Phys., Letter 66 (2), May 1995, pages 2961-2962) décrit l'utilisation des micro-pointes pour enregistrer des données sur un support d'enregistrement comportant un film actif de GeSb₂Te₄.

Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement.

Domaine technique de l'invention

5

L'invention concerne un dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement comportant un substrat sur lequel est disposée une couche résistive, ladite couche résistive étant recouverte par une couche active capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes et une contre-électrode.

10

État de la technique

15

L'enregistrement de données, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine des multimédias, doit répondre à un besoin croissant de capacité et donc à une augmentation de la densité de stockage. Récemment, de très grandes capacités de stockage, de l'ordre du Térabit/cm², ont été obtenues en mettant en œuvre des micro-pointes du type de celles utilisées dans le domaine de la microscopie à effet de pointe telles que les microscopies à force atomique aussi connues sous le nom anglo-saxon AFM ("Atomic Force Microscope"), et les microscopies à balayage à effet tunnel également appelées STM ("Scanning Tunneling Microscope")... Ainsi, l'article « Nanometer-scale recording on chalcogenide films with an atomic force microscope » de H. Kado et al. (Appl. Phys., Letter 66 (2), May 1995, pages 2961-2962) décrit l'utilisation des micro-pointes pour enregistrer des données sur un support d'enregistrement comportant un film actif de GeSb₂Te₄.

20

25

Ainsi, la couche active du support d'enregistrement est traversée par un courant électrique circulant depuis les micro-pointes vers une contre-électrode, de manière à créer dans la couche active des zones de résistivités électriques différentes. Par exemple, le passage du courant induit par l'application d'une tension électrique permet de faire passer localement la couche active d'un premier état physique à un second état physique, de préférence par échauffement par Effet Joule.

La couche active est généralement constituée par un matériau à changement de phase tel que les chalcogénures du type GeSbTe et AgInSbTe qui sont déjà utilisés dans le domaine de l'enregistrement optique. Ainsi, la lecture des points mémoires (bits) formés dans la couche active peut être réalisée en détectant, en mode contact, c'est-à-dire lorsque les micro-pointes sont en contact avec le support d'enregistrement, la variation locale de la résistance électrique du support d'enregistrement.

Cependant, la variation de résistance électrique, lors de la phase d'écriture, peut induire des effets sur les micro-pointes et sur le support d'enregistrement. En effet, les micro-pointes et/ou le support d'enregistrement peuvent être endommagés par un courant électrique excessif induit sous les micro-pointes lors de la phase d'écriture. Pour éviter de tels problèmes, il a été notamment proposé dans le document US-A-5751686, de disposer un film résistant limitant le courant entre la couche active et le substrat, le film pouvant par exemple être un oxyde ou du nitrure de silicium. Ceci ne permet cependant pas d'obtenir un dispositif d'enregistrement satisfaisant du point de vue des propriétés électriques, thermiques et mécaniques.

Objet de l'invention

L'invention a pour but de réaliser un dispositif d'enregistrement de données remédiant aux inconvénients mentionnés ci-dessus et ayant, plus particulièrement, une grande densité de stockage tout en conservant et même en augmentant le contraste de détection lors de la lecture de données.

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait qu'au moins un élément résistif en carbone est disposé entre la couche active et les micro-pointes.

Selon un développement de l'invention, la couche résistive est en carbone.

Selon un autre développement de l'invention, l'élément résistif a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active

Selon un mode de réalisation préférentiel, l'élément résistif comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de l'élément résistif, les éléments de dopage étant choisis parmi le bore et le phosphore.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la couche résistive a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active

Selon un autre développement de l'invention, la couche résistive comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de la couche résistive, les éléments de dopage étant choisis parmi le bore, le phosphore, l'argent et le cuivre.

Description sommaire des dessins

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention
5 donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1 est une représentation schématique, en coupe, d'un premier mode de réalisation d'un dispositif d'enregistrement de données selon l'invention.

10 La figure 2 est une représentation schématique, en coupe, d'un second mode de réalisation d'un dispositif selon l'invention.

Description de modes particuliers de réalisation.

15 Dans un mode particulier de réalisation représenté à la figure 1, un dispositif d'enregistrement de données 1 comporte un support d'enregistrement 2 et des micro-pointes 3. Le support d'enregistrement 2 comporte un substrat 4 sur lequel est disposée une couche résistive 5. La couche résistive 5 est de
20 préférence en carbone ou, par exemple, en un autre matériau tel que les chalcogénures et elle est recouverte par une couche active 6 dans laquelle peuvent être enregistrés des points mémoires (bit) grâce au passage d'un courant électrique provenant des micro-pointes 3. Ainsi, la couche active 6 est capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde
25 valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes et une contre-électrode. La contre-électrode 4 peut, par exemple, être constituée par le substrat 4 lorsque celui-ci est conducteur. Le substrat 4 peut, ainsi, être en silicium dopé, par exemple par de l'antimoine ou du bore, de manière à atteindre une résistivité électrique comprise entre 0,01 et 1 Ohm.cm.

Lorsque le substrat 4 est en matériau isolant, la contre-électrode peut être constituée par une couche conductrice disposée sur le substrat 4. Le dispositif d'enregistrement 1 comporte également au moins un élément résistif 7 en carbone disposé entre la couche active et les micro-pointes 3 et ayant, de préférence, une épaisseur de l'ordre de 1nm. A la figure 1, l'élément résistif 7 en carbone est constitué par une couche disposée sur la couche active 6.

La couche active 6 a, de préférence, une épaisseur inférieure ou égale à 50nm et elle est, de préférence, constituée par un matériau à changement de phase, par exemple, un composé de germanium, d'antimoine et de tellure tel que $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ ou un composé d'argent, d'indium, d'antimoine et de tellure (AgInSbTe). En effet, sous l'action d'un échauffement par effet Joule dû au passage d'un courant électrique induit par l'application d'une tension électrique, de tels matériaux à changement de phase sont capables de passer, d'une première phase présentant une première valeur de résistivité électrique à une seconde phase présentant une seconde valeur de résistivité électrique différente de la première valeur. A titre d'exemple, après écriture, une couche active en composé $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ comporte une pluralité de premières zones constituées par du $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ amorphe et une pluralité de secondes zones formant les points mémoires (bits) et constituées par du $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ cristallin. La résistivité électrique de $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ cristallin est de l'ordre de 0,1 Ohm.cm tandis que la résistivité électrique de $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ amorphe est de l'ordre de 100 Ohm.cm.

La couche résistive 5 en carbone a, de préférence, une épaisseur comprise entre 5nm et 50nm et elle présente une résistivité électrique permettant le passage du courant, depuis les micro-pointes 3 vers le substrat 4, avec une intensité contrôlée. La couche résistive 5 peut, par exemple, être réalisée par un dépôt par pulvérisation cathodique, cette technique permettant de contrôler la

résistivité électrique de la couche résistive 5. Ainsi, la résistivité électrique de la couche résistive 5 peut être ajustée à une valeur prédéterminée en ajoutant, dans la couche résistive 5 en carbone, des éléments de dopage choisis parmi le bore, l'argent, le phosphore et le cuivre, dans des proportions comprises entre 0,1% à 10% pour l'argent et le cuivre et 1ppm à 0,1% pour le bore et le phosphore. Le dopage peut notamment être réalisé en rapportant sur la cible de pulvérisation en carbone une pastille de l'ordre de 1cm^2 de diamètre constituée par un élément de dopage. Un tel dopage permet, ainsi, de contrôler la résistivité électrique de la couche résistive 5, de manière à obtenir une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active 6. La résistivité électrique de la couche résistive 5 est, de préférence, de l'ordre de 1 Ohm.cm .

La couche résistive 5 est également capable de promouvoir la variation locale de résistivité électrique dans la couche active 6, et notamment le passage d'une phase à l'autre dans le cas d'une couche active 6 en matériau à changement de phase. Ainsi, elle a, de préférence, une résistance thermique permettant de garantir une température adaptée à la transition d'une phase à une autre dans la couche active 6. De plus, la couche résistive 5 assure un échauffement en profondeur dans la couche active 6, ce qui permet d'augmenter le volume affecté par le changement de phase dans la couche active 6 et donc de favoriser le contraste de résistance électrique lors de la lecture des points mémoires créés.

La résistance thermique de la couche résistive 5 peut également être renforcée par une couche thermiquement isolante 8 disposée entre le substrat 4 et la couche active 6, comme représenté à la figure 2. La couche thermiquement isolante 8 peut, par exemple, être constituée par un composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé par tout type de procédé thermique connu tel

qu'un chauffage momentané du support d'enregistrement partiellement réalisé ou à partir d'un composé binaire tel que GeTe. La couche thermiquement isolante peut également servir de contre-électrode à la place du substrat lorsque celui-ci est isolant.

5

L'élément résistif 7 présente une résistivité électrique permettant d'établir un contact électrique entre la couche active 6 et les micro-pointes 3. Ainsi, la résistivité électrique de l'élément résistif 7 est, de préférence, comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active 6 et l'épaisseur de l'élément résistif 7 est, de préférence, de l'ordre de 1 nm. La valeur de la résistivité électrique ainsi que l'épaisseur de l'élément résistif 7 permettent d'obtenir un contraste de résistance électrique adapté entre les zones ayant des résistivités électriques différentes, lors de la lecture du support d'enregistrement.

15

La résistivité électrique de l'élément résistif 7 peut, ainsi, être ajustée par tout type de moyens connus et, notamment, en dopant l'élément résistif avec des éléments de dopage choisis parmi le bore et le phosphore. A titre d'exemple, dans le cas d'une couche active en GeSbTe, l'élément résistif 7 a une résistivité électrique comprise entre 1 et 10 Ohm.cm et une épaisseur de l'ordre de 1 nm. De manière à contrôler facilement la résistivité électrique de l'élément résistif 7, celui-ci peut être réalisé par un procédé de pulvérisation cathodique en ajustant la pression et la composition du plasma ou par un procédé de dépôt par craquage de gaz de type dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD), le gaz pouvant être, par exemple du méthane ou du monoxyde de carbone.

20

25

La résistivité électrique de l'élément résistif 7 est donc ajustée de manière à permettre une injection suffisante de courant depuis les micro-pointes vers la

couche active 6, avec une intensité contrôlée. L'élément résistif 7 comporte également une résistance thermique permettant d'induire les changements de phase dans la couche active, lors de l'application d'une tension. Il permet, également, de protéger la couche active contre les phénomènes de pollution de surface tels que les effets d'oxydation. Une couche de protection 9 en carbone peut également être disposée sur l'élément résistif 7 (figure 2), de manière à renforcer les propriétés tribologiques de l'élément résistif 7.

Ainsi, les résistivités électriques respectives de la couche résistive 5 et de l'élément résistif 7 sont ajustées en fonction du contraste de résistance apparente de la couche active 6. Ceci permet notamment de palier à un risque de faible contraste entre les résistivités électriques apparentes de deux zones d'état différent de la couche active 6, lors de la lecture du support d'enregistrement. Il est courant qu'il se produise une dérivation latérale d'une partie du courant de lecture dans la couche disposée sur la couche active, ceci provoquant un faible contraste de résistivité électrique.

La couche résistive 5 et l'élément résistif 7 permettent également d'assurer un échauffement suffisant dans l'ensemble de la couche active 6, de manière à induire le changement d'état désiré lors de l'injection du courant, lors d'une étape d'écriture. En effet, la géométrie du volume affecté par le changement d'état influençant directement le contraste lors de la lecture des données, la couche résistive 5 permet d'obtenir un échauffement sur la totalité de l'épaisseur de la couche active. De plus, un tel dispositif permet d'éviter un accroissement excessif du courant injecté dans la couche active 6, lors de son passage à l'état de faible résistivité.

Revendications

- 5 1. Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes (3) et un support d'enregistrement (2) comportant un substrat (4) sur lequel est disposée une couche résistive (5), ladite couche résistive (5) étant recouverte par une couche active (6) capable de passer d'une première valeur de résistivité électrique à une seconde valeur de résistivité électrique sous l'action d'une tension appliquée entre les micro-pointes (3) et une contre-électrode, dispositif
10 caractérisé en ce qu'au moins un élément résistif (7) en carbone est disposé entre la couche active (6) et les micro-pointes (3).
2. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 1, caractérisé en ce que la
15 couche résistive (5) est en carbone.
3. Dispositif d'enregistrement selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'élément résistif (7) a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active (6).
- 20 4. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'élément résistif (7) comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de l'élément résistif (7), les éléments de dopage étant choisis parmi le bore et le phosphore.
- 25 5. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendication 1 à 4, caractérisé en ce que l'élément résistif (7) a une épaisseur de l'ordre de 1nm.

6. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'élément résistif (7) est une couche disposée sur la couche active (6).

5 7. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la couche résistive (5) a une résistivité électrique comprise entre les première et seconde valeurs de résistivité électrique de la couche active (6).

10 8. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la couche résistive (5) a une épaisseur comprise entre 5 et 50nm.

15 9. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la couche résistive (5) comporte des éléments de dopage destinés à ajuster la résistivité électrique de la couche résistive (5), les éléments de dopage étant choisis parmi le bore, le phosphore, l'argent et le cuivre.

20 10. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte une couche de protection (9) en carbone disposée sur l'élément résistif (7).

25 11. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte une couche thermiquement isolante (8) disposée entre le substrat (4) et la couche résistive (5).

12. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 11, caractérisé en ce que la couche thermiquement isolante (8) est constituée par un composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé.

13. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 12, caractérisé en ce que le composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé est obtenu par un chauffage momentané du support d'enregistrement (2) partiellement réalisé.

5 14. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 12, caractérisé en ce que le composé de germanium, d'antimoine et de tellure cristallisé est obtenu à partir d'un composé binaire de germanium et de tellure.

10 15. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que la couche active (6) est constituée par un matériau à changement de phase.

15 16. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que la couche active (6) a une épaisseur inférieure ou égale à 50nm.

20 17. Dispositif d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que le substrat (4) étant conducteur, il constitue la contre-électrode.

18. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 17, caractérisé en ce que le substrat (4) est en silicium dopé.

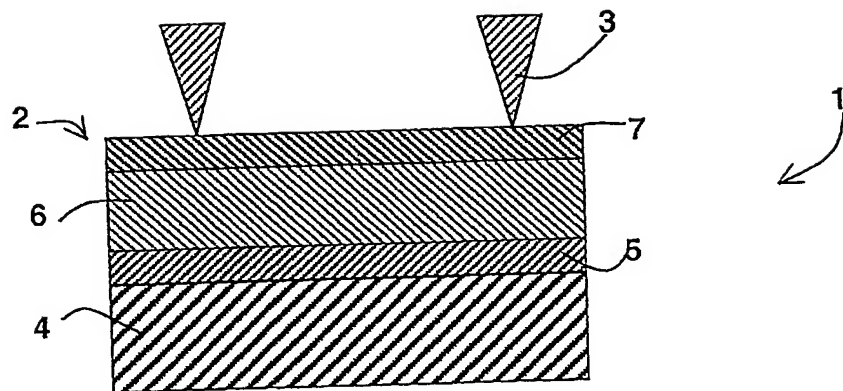


Fig. 1

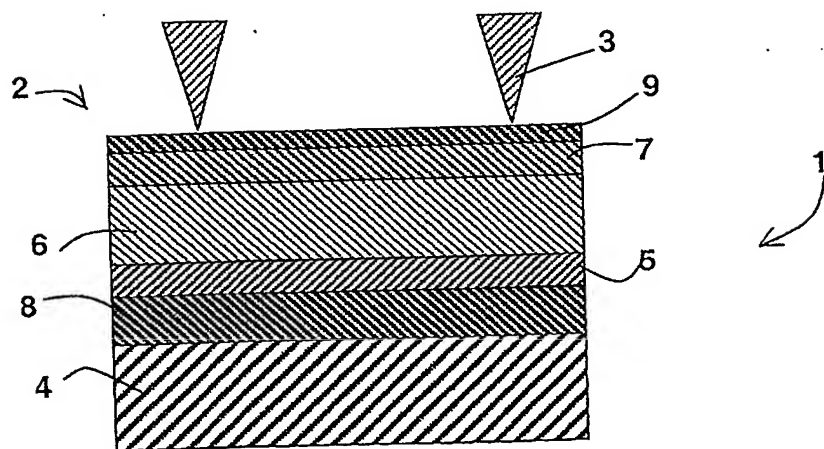


Fig. 2

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 2

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 @ W / 270

Vos références pour ce dossier (<i>facultatif</i>)	PA1771FR
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0307158

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement.

LE(S) DEMANDEUR(S) :

Commissariat à l'Energie Atomique

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

1 Nom	Gidon
Prénoms	Serge
Adresse	Rue
	8, Le Petit Bois
	Code postal et ville
	38140 La Murette
Société d'appartenance (<i>facultatif</i>)	
2 Nom	Samson
Prénoms	Yves
Adresse	Rue
	5, rue Antoine Polotti
	Code postal et ville
	38400 Saint Martin d'Hères
Société d'appartenance (<i>facultatif</i>)	
3 Nom	Bichet
Prénoms	Olivier
Adresse	Rue
	1, rue Casimir Brenier
	Code postal et ville
	38000 Grenoble
Société d'appartenance (<i>facultatif</i>)	

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)

DU (DES) DEMANDEUR(S)

OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

Gérard Hecké
CPI 95-1201Marie-Andrée Jouvray
CPI 01-0410

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2/ 2

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

INV

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (<i>facultatif</i>)		PA1771FR
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0307158
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
Dispositif d'enregistrement de données comportant des micro-pointes et un support d'enregistrement.		
LE(S) DEMANDEUR(S) : Commissariat à l'Energie Atomique		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		Bêchevet
Prénoms		Bernard
Adresse	Rue	1, allée de la Challandière
	Code postal et ville	Cidex 334 38640 Claix
Société d'appartenance (<i>facultatif</i>)		
2 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (<i>facultatif</i>)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (<i>facultatif</i>)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		<p>Gérard Hecké CPI 95-1201</p> <p>Marie-Andrée Jouvray CPI 01-0410</p>

PCT/FR2004/001406

